

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 合肥物质科学研究院 / 中国科学院合肥物质科学研究院 / 中科院固体物理研究所

热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
309	115	0

[其他版本](#)

;;;;;;

作者 [蔡伟平](#)

发表日期 2012-10-15

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 中国科学院固体物理研究所

学科主题 纳米材料与技术

公开日期 2012-10-15

申请日期 1997

专利申请号 96117035.2

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/8288>]

专题 [合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所](#)

推荐引用方式 蔡伟平. 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体, 热解法制备银/二氧化硅的介孔复合体. 2012-10-15.

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

□ 版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

[0931-8270076](#) 发送邮件

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号